



乙烯基硅油 RH-Vi323D

成分信息

部分乙烯基甲基封端聚二甲基硅氧烷

物化参数

外观	无色透明液体
粘度（25°C，mm ² /s）	270-330
乙烯基含量（wt%）	0.58±0.03
挥发份（150°C/3h，%）	≤0.2
环体（D3~D10,ppm）	≤600

应用

部分封端乙烯基硅油的乙烯基仍具有很好的反应活性，可与含氢硅油等进行反应。尤其针对需要低硬度的加成型液体硅橡胶可以作为增塑剂使用，不析出。该产品的低挥发份和较低的残余混合环体量（D3~D10），特别适用于较低挥发需求的硅胶制品。

贮存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。超期检验合格仍可使用。

运输

防止雨淋，日光暴晒。按非危险货物运输。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。